PAT-NO:

JP401168079A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 01168079 A

TITLE:

LED MOUNTING BOARD

PUBN-DATE:

July 3, 1989

INVENTOR-INFORMATION: NAME FURUHASHI, SADAHISA HIRATA, YOSHITOMO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

IBIDEN CO LTD

IBIDEN DENSHI KOGYO KK

COUNTRY

N/A

N/A

APPL-NO:

JP62326374

APPL-DATE:

December 23, 1987

INT-CL (IPC): H01L033/00, H01L023/12

US-CL-CURRENT: 257/678

ABSTRACT:

PURPOSE: To project light, which is emitted from a LED, in the forward direction efficiently, by using a LED mounting board having a cavity for mounting the LED, providing the inclined side surface in the cavity, and plating metal on the bottom part and the side part of the cavity.

CONSTITUTION: A LED mounting board 10 has a cavity 2 for mounting a LED 1. A bottom part 4 and a side part 4 of the cavity 2 are provided with metal

plating 5. Of the light, which is emitted from the LED 1, the light, which is projected toward the direction other than the forward direction, is reflected with the inclined surface, which is the side part 4 of the cavity 2. Since the inclined part is provided, the light, which is emitted from the LED, can be reflected to the forward direction efficiently.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO&Japio

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1 - 168079

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成1年(1989)7月3日

H 01 L 33/00

N-7733-5F F-7738-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

公発明の名称 LED搭載用基板

②特 頤 昭62-326374

20出 0月 昭62(1987)12月23日

砂発 明 者 古 橋 貞 久 砂発 明 者 平 田 良 知 岐阜県大垣市日の出町1-15 岐阜県安八郡墨俣町2番地

⑪出 願 人 イビデン株式会社

岐阜県大垣市神田町2丁目1番地

⑪出 頤 人 イビデン電子工業株式

岐阜県大垣市神田町2丁目1番地

会社

00代 理 人 弁理士 広江 武典

明 邮 哲

1. 発明の名称

LED搭載用蒸板

2. 特許請求の範囲

LEDを搭載するためのキャピティを有する LED搭載用基板であって、

前記キャピティの側部を傾斜面とするととも に、このキャピティの底部及び側部に金属メッキ を施したことを特徴とするLED搭載用基板。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

木角明は、数字或いは文字を表示するディスプレイ等に幅広く使用されているLEDを搭載するためのLED搭載用基板に関する。

(従来の技術)

一般にLEDは、点灯しているのか、点灯していないのかの区別がより容易になされるよう、点灯時、明るく鮮やかであることが要求されてい

る。比較的暗い尽内では周囲が暗いため、さほど明るくないしEDでも点灯しているのかどうかの区別はできるが、昼間の屋外では周囲が明るいため、さほど明るくないしEDでは点灯しているかどうかの区別はできず、より明るく弊やかなしEDが求められている。そこで、周囲が明るい昼間の屋外でも点灯しているかどうかの区別が容易になされるよう、明るく野やかな、すなわち発光品の多いしEDの開発が進められている。

従来のLED搭載用基板にあっては、第7図に ボすように、特にキャビティ等は設けられておらず、平面にLED(1) が搭載されるようになって いる。このようなLED搭載用基板(20)にあって は、LED(1) から放射される光が放射状に拡散 してしまうため、LED(1) の上方にスリット (10)等を設け、光の鉱散を助止している。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、従来のLED搭載用塔板(20)に

あっては、LED(I) から放射される光の拡散を防止するために、別途スリット(30)等が必要とされ、コスト高となるばかりか、搭載したLED(1) から放射される光が効率よく前方、すなわちLED(1) 上面側へ放射されないという問題点を有している。

本発明者は、LED自体の発光量を増大させる 関発が進められている中、LEDが搭載される LED搭載用基板に着目し、LEDを搭載するためのキャビティを設け、このキャビティの底部及び側部に食属メッキを施すとともに、このキャビティの個部を傾針面とすることにより、LEDか

ることにより、第5日に示すように、LED(1)から放射される光をより効率よく前方へ反射させるものである。

(発明の作用)

本発明が上述のような手段を採ることにより、 以下のような作用がある。

LED(1) を搭載するためのキャビティ(2) を 有するLED(1) 搭載用基板であって、キャビ ティ(2) の底部(3) 及び個部(4) に金属メッキ (5) を施すことにより、第5 因に示すように、金 瓜メッキ(5) の施された部分が反射鏡となり、 LED(1) から放射される光の大部分が前方へ反 射される。

また、このキャビティ(2) の側部(4) を傾斜面としたことにより、第5 図に示すように、LED(1) から放射される光が前方へ反射され、効率よく光が前方へ放射される。

(実施例)

ら放射される光を効率よく前方へ放射することが できるしED将盤用基板を新規に知見し、本発明 を完成した。

(問題点を解決するための手段)

以上のような問題点を解決するために本発明の 採った手段は、第1図~第4図に示すように、

『 L E D (1) を搭載するためのキャビティ(2) を有するしE D 格裁用益板であって、

前記キャピティ(2) の側部(4) を傾斜面とする とともに、このキャピティ(2) の底部(1) 及び側 部(4) に金属メッキ(5) を施したことを特徴とす るLED搭載用法板(10) 』

である.

すなわち本発明は、キャビティ(2) の底部(3) 及び側部(4) に金属メッキ(5) を施すことにより、LED(1) から放射される光をこの金属メッキ(5) によって前方へ積極的に反射させるとともに、このキャビティ(2) の側部(4) を側斜面とす

以下、図面に示す実施例に従って本発明を詳細に説明する。

第1 図~第6 図に示すように、本免明に係る LE D 搭載用基板(10)は、LE D (1) を搭載する ためのキャビティ(2) を有している。本発明に あっては、キャビティ(2) の致けられる位置及び その数等は限定されず、例えば第6 図に示すよう に複数設け、ディスプレイ等の一部を構成するよ うにしてもよい

キャビティ(2) の底部(3) 及び個部(4) には、 LED(1) から放射された光を反射するための企 風メッキ(5) が施こされている。この企區メッキ (5) は、LED(1) から放射される光のうち、前 方以外の方向に向けらて放射された光を反射する ことができ、かつLED(1) をボンディングする ことができるものであればその材質は特に限 れない。しかしながら、ウイスカー或いはマイグ レーションが発生するため通常プリント配線板等 に使用されていない銀メッキ等は好ましくなく、 好ましくは金メッキ或いはニッケルメッキ等であ り、特に金メッキが好適である。

また、第3回に示すように、キャピティ(2)の 底部(3) にボンディングされたLED(1) を透明

は、別途スリット等を必要としないため、コスト の低減も囚ることができるという効果をも奏す ス

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明に係る L E D 格 歳用基板を示す 斜視図、第2 図は第1 図の L E D 格 歳用基板を示 す平面図、第3 図及び 第4 図は 第2 図の 四 - 回線 に沿ってみた部分断面図、第5 図は第3 図の部分 拡大図、第6 図は本発明に係る別の L E D 搭載用 基板を示す平面図、第7 図は従来の L E D 搭載用 基板を示す部分断面図である。

符号の説明

10… LED 搭載用基板、1… LED、2… キャビティ、3… 底部、4… 側部、5 … 金属メッキ、6 … 透明の封止樹脂、20… 従来の LED 搭載用基板、10… スリット。

の封止樹脂(6) により取うようにすれば、 LED(1) から放射される光を遮ることなく、 LED(1) 及びLED(1) の端子を保護することができる。

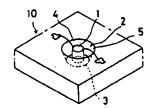
(晃明の効果)

以上のように、本党明に係るしED格を用基板は、『LEDを格蔵するためのキャビティを有するしED格職用基板であって、前記キャビティの価部を傾斜面とするとともに、このキャビティの底部及び個部に金属メッキを施したこと』にその特徴があり、これにより、LEDから放射される光を効率よく前方へ放射することができる。

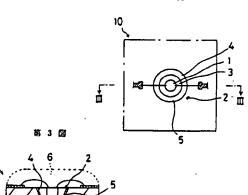
従って、従来のLED格戦用基板に比し、搭載したLEDを明るく鮮やかなものとすることができ、昼間の屋外においても点灯しているかどうかの区別が容易になされるディスプレイ等を提供することができる。

また、太帝明に係るLEDは他用基板にあって

第 1 図



第 2 図



特開平1-168079(4)

